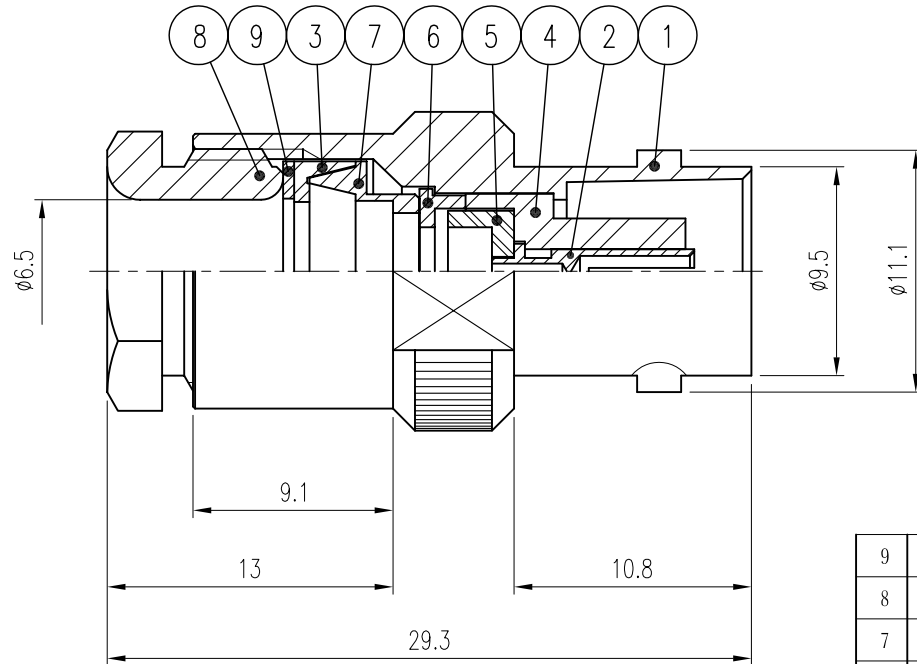


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										▲					
ST(개선)										▲					



9	WASHER	1	BsS	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6401)
8	BACK NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00048-135/1 (P6402)
7	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00048-135/1 (M6403)
6	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00077-1/1 (L6400)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00500-N/1 (H6416)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01019-N/1 (H6406)
3	GASKET	1	SILICOM		DGK00074-N/1 (G6401)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00493-1345/1 (E6410)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01228-135/1 (D6422)

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일		2000. 3. 6.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인						
재질	감도			도명 BNC-J-59			
	채도						
열처리	작성부서		연 구 소		A4 도번 CN00327-7/1 K327-222-000		
보호피막처리	적도	NS	단위	mm			